番号	機器名	メーカー・型式	設置場所		
半導体プロセス、洗浄					
A001	UV・オゾンクリーナー(CMOS用)	サムコ・Model UV-300	固体機能デバイス		
A002	UV・オゾンクリーナー(センサ/MEMS用)	サムコ・Model UV-1	VBL 1F		
A003	バッチ式Siウエハ洗浄装置	CWC · 4+4M	固体機能デバイス		
A004	超臨界洗浄・乾燥装置	レクザム・SCRD4	VBL 1F		
半導体	 半導体プロセス、成膜				
A005	CMOS用AIスパッタ装置	アネルバ・直流スパッタシステム	固体機能デバイス		
A006	マルチターゲットRF/DCスパッタ装置(CMOS用)	キャノンアネルバ・E-400S	固体機能デバイス		
A007	酸化膜用スパッタ装置	キャノンアネルバ・E-200S	VBL 1F		
A008	イオンコータ	アルバック機工・VPS-050	固体機能デバイス		
A009	VLS結晶成長用金蒸着装置	アネルバ・L-045E	VBL 1F		
A010	プラズマCVD装置(CMOS用)	サムコ・PD-220M	VBL 1F		
A011	プラズマCVD装置(MEMSデバイス用)	サムコ・PD-220NS	VBL 1F		
A012	リフロー用プラズマCVD装置(CMOS用)	サムコ・PD-220NLM	固体機能デバイス		
A013	LPCVD装置(CMOS用)	ディー・エス・アイ・DJ-11S689-M3	固体機能デバイス		
A014	LPCVD装置(MEMS用)	ディー・エス・アイ・DJ-11S689-M3	固体機能デバイス		
A015	パリレンコータ	日本パリレン・PDS2010	VBL 1F		
A016	高真空蒸着装置	サンバック・Ed-1600	EIIRIS 1F		
A017	機能性絶縁膜堆積装置(PECVD装置)	住友精密工業・Cetus	VBL1F		
半導体プロセス、酸化・熱処理					
A018	CMOS用 酸化・アニール炉	光洋リンドバーグ・MODEL272H- 300H15X070H	固体機能デバイス		
A019	水素アニール炉(CMOS用)	光洋サーモシステム・KTF773N-AS	VBL 1F		
A020	水素アニール炉(Si汎用)	光洋リンドバーグ・272M- 200H15X070H	固体機能デバイス		
A021	2段酸化炉(Al2O3/Si基板用、Si汎用)	光洋サーモシステム	VBL 1F		
A022	化合物半導体用酸化炉(OEIC用)	光洋サーモシステム・KTF080N-PA WET	VBL 1F		
A023	リン拡散炉	光洋リンドバーグ・272M- 200H15X070H	固体機能デバイス		
	プロセス、イオン注入				
	イオン注入装置	日新イオン機器・EXCEED2300SDV	固体機能デバイス		
	プロセス、リソグラフィ	I			
A025	i線ステッパ コンタクトマスクアライナ(2インチ自動ローディ	ニコンテック・NSR-TFHi12CH	固体機能デバイス		
A026	ング)	キャノン販売・PLA-501(F)	固体機能デバイス		
A027	コンタクトマスクアライナ(2インチ自動ローディ ング)	キャノン・PLA-501(F)	固体機能デバイス		
A028	コンタクトマスクアライナ(2インチ手動ローディ ング)	キャノン・PLA-501	固体機能デバイス		
A029	コンタクトマスクアライナ(4インチ手動ローディ ング)	キャノン・PLA-600	固体機能デバイス		
A030	両面アライナ	SUSS · Micro Tec AG	固体機能デバイス		
A031	EB描画装置	日本電子・JBX-6300DA	固体機能デバイス		

番号	機器名	メーカー・型式	設置場所	
A032	i線用レジスト塗布・現像装置	ASAP • PRD4-000-07-2	固体機能デバイス	
A033	レジストスプレーコーター	ウシオ電機・USC-2000	固体機能デバイス	
A034	レジストアッシング装置(CMOS用)	サムコ・PC-1100	VBL 1F	
A035	レジストアッシング装置(MEMS用)	サムコ・Model PX-250M	VBL 1F	
A036	微細パターン高速形成装置(マスクレス描画装置)	大日本科研・MX-1205	固体機能デバイス	
半導体プロセス、加工・エッチング				
A037	集束イオンビーム加工装置(FIB)	エスアイアイ・ナノテクノロジー・ SMI3200TS	VBL 1F	
A038	反応性イオンエッチング装置(MEMS F系ガス用)	サムコ・RIE-200F	VBL 1F	
A039	反応性イオンエッチング装置(MEMS CI系ガス用)	サムコ・RIE-200NL	VBL 1F	
A040	反応性イオンエッチング装置(CMOS F系ガス用)	アネルバ・L-451D-L	固体機能デバイス	
A041	反応性イオンエッチング装置(CMOS CI系ガス用)	アネルバ・L-451D-L	固体機能デバイス	
A042	Si深堀りエッチング装置(Deep-RIE)	住友精密工業・MUC21-RD	VBL 1F	
A043	誘導結合型反応性イオンエッチング装置(ICP- RIE)	アルバック・CE-300I	VBL 1F	
A044	Siエッチング装置(XeF2ガス)	Xactix · Xetech E1-β	VBL 1F	
A045	集積化センサ加工装置(ICPRIE装置)	住友精密工業・Sirius	VBL1F	
半導体プロセス、後工程				
A046	Siウエ八用レーザーダイシング装置	東京精密・ML200	固体機能デバイス	
A047	ダイシングソー	東京精密・A-WD-10A	VBL 1F	
	ワイヤーボンダー(Au)	ハイソル・West bond 7700D-79	固体機能デバイス	
	ワイヤーボンダー(A I)	ハイソル・West bond 7476D	固体機能デバイス	
半導体プロセス、観察・評価				
	CLSM:レーザー顕微鏡	オリンパス・OLS3100	固体機能デバイス	
	SEM:測長機能付き走査型電子顕微鏡	日本電子・JSM-7100F	固体機能デバイス	
A052	温度可変プローバ・計測器システム	ハイソル	固体機能デバイス	
A053	ウエハープローバ・計測器システム	東京精密・A-PM-50A、 アジレント・4155C	固体機能デバイス	
A054	光干渉膜厚計	大日本スクリーン製造・VM-1230	固体機能デバイス	
加工・エッチング				
A055	FIB:集束イオンビーム装置	日立ハイテクノロジーズ・NB5000	EIIRIS 2F 共同研究 室5	
観察・記	平価			
A056	CLSM:正立型共焦点顕微鏡	ニコン・A1rsi-TY	EIIRIS 2F バイオ実 験室	
A057	SEM: EDS付走査型電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ・S-3000N:	EIIRIS 2F 共同研究	
		Thermo Fisher · NORAN SYSTEM SIX	室5	
	デジタルマイクロスコープ	キーエンス・VHX-500	EIIRIS 2F 共同研究 室5	
分光分析				
A059	高速イメージング顕微ラマン分光システム	日本分光・NRS-7100	EIIRIS 2F 共同研究 室5	
A060	PL(フォトルミネッセンス)/RAMAN 測定装置	HORIBA Jobin Yvon • LabRAM HR-800	EIIRIS 2F 共同研究 室5	